PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-175005

(43) Date of publication of application: 14.07.1995

(51)Int.Cl.

G02B 26/10 B41J 2/44

(21)Application number: 05-320524

(71)Applicant: NIPPON SIGNAL CO LTD:THE.

ESASHI MASAKI

(22)Date of filing:

20.12.1993

(72)Inventor: ASADA NORIHIRO

ESASHI MASAKI

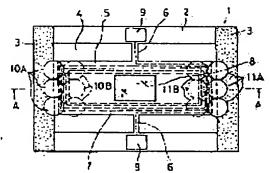
(54) PLANAR TYPE GALVANOMIRROR AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce the thickness and size of a galvanomirror.

CONSTITUTION: A flat plate-shaped moving plate 5 and torsion bars 6 which oscillatably support this moving plate 5 are integrally formed on a silicon substrate 2. The circumferential edge on the front surface of the moving plate 5 is provided with a plane coil 7 which generates magnetic field by energization and the central part of the front surface enclosed by this plane coil 7 is provided with a total reflection mirror 8. Further, the front and rear surfaces of the silicon substrate 2 are provided with glass substrates 3,

- 4. Permanent magnets 10A, 10B and 11A, 11B for making magnetic fields act on the plane coil 7 are fixed to the prescribed positions of these glass substrates 3,
- 4. This galvanomirror 1 is produced by the production process of a semiconductor element.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.04.1995

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2722314

[Date of registration]

28.11.1997

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

第2722314号

(45)発行日 平成10年(1998) 3月4日

(24)登録日 平成9年(1997)11月28日

(51) Int.Cl.*	說別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G 0 2 B 26/10	104		G 0 2 B 26/10	104Z
B41J 2/44			B 4 1 J 3/00	D

請求項の数18(全 13 頁)

(21)出願番号	特顧平5-320524	(73)特許権者	73)特許権者 000004651	
(22)出顧日	平成5年(1993)12月20日		日本信号株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号	
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(73)特許権者	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(65)公開番号	特開平7-175005		江刺 正喜	
(43)公開日	平成7年(1995)7月14日		宫城県仙台市太白区八木山南1丁目11番	
			地 9	
		(72)発明者	浅田 規裕	
			埼玉県浦和市上木崎1丁目13番8号 日	
			本信号株式会社 与野事業所内	
		(72)発明者	江剌 正喜	
			宮城県仙台市太白区八木山南 1-11-9	
		(74)代理人	弁理士 笹島 富二雄	
		審査官	田部 元史	
		411	MHP 702	
		(56)参考文献	特開 昭60-107017 (JP, A)	

(54) 【発明の名称】 プレーナー型ガルパノミラー及びその製造方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体基板に、平板状の可動板と該可動板を半導体基板に対して揺動可能に軸支するトーションバーとを一体形成し、前記可動板の周縁部に通電により磁界を発生する平面コイルを敷設し、前記可動板の中央部に反射鏡を設ける一方、前記トーションバーの軸方向と平行な可動板の対辺の平面コイル部<u>のみ</u>に静磁界を与える磁界発生手段を備える構成としたことを特徴とするプレーナー型ガルバノミラー。

【請求項2】前記磁界発生手段は、前記可動板に対して 上下に配置し、且つ位置をずらして、前記可動板平面に 沿う静磁界を発生させる構成とした請求項1に記載のプ レーナー型ガルバノミラー。

【請求項3】 <u>半導体基板の上下面に上側基板と下側基板を設け、上側及び下側の基板にそれぞれ前記磁界発生手</u>

<u>段を固定する構成とした請求項2記載のプレーナー型ガ</u>ルバノミラー。

【請求項4】前記可動板が、第1のトーションバーで半 導体基板に対して軸支される枠状の外側可動板と、前記 第1のトーションバーと軸方向が直交する第2のトーションバーで前記外側可動板の内側に軸支される内側可動板とからなり、前記外側可動板に平面コイルを設け、前 記内側可動板の周縁部に平面コイルを設けると共に、当 該内側可動板の中央部に前記反射鏡を設ける構成とした 請求項1~3のいずれか1つに記載のプレーナー型ガル バノミラー。

【請求項 5 】 <u>前記磁界発生手段は、永久磁石である請求項1~4のいずれか1つに記載のプレーナー型ガルバノミラー。</u>

・【請求項6】 半導体基板に、平板状の可動板と該可動板

を半導体基板に対して揺動可能に軸支するトーションバーとを一体形成し、前記可動板の表面に静磁界を発生する磁界発生手段を設け、前記可動板の中央部に反射鏡を設け、前記トーションバーの軸方向と平行な可動板の対辺側方の半導体基板部分に、通電により磁界を発生する平面コイルを設ける構成としたことを特徴とするプレーナー型ガルバノミラー。

【請求項7】前記可動板が、第1のトーションバーで半 導体基板に対して軸支される枠状の外側可動板と、前記 第1のトーションバーと軸方向が直交する第2のトーションバーで前記外側可動板の内側に軸支される内側可動 板とからなり、前記内側可動板の表面に磁界発生手段を 設けると共に、当該内側可動板の中央部に前記反射鏡を 設ける構成とした請求項6記載のプレーナー型ガルバノ ミラー。

【請求項8】<u>前記磁界発生手段は、薄膜の永久磁石である請求項6又は7に記載のプレーナー型ガルバノミラ</u>ー。

【請求項9】<u>半導体基板の上下面に上側基板と下側基板を設ける構成とした請求項6~8のいずれか1つに記載のプレーナー型ガルバノミラー。</u>

【請求項10】<u>前記上側基板と下側基板で可動板収納空間を閉塞し、この可動板収納空間を真空状態とする構成とした請求項3又は9記載のプレーナー型ガルバノミラー。</u>

【請求項11】前記上側基板及び下側基板が、絶縁基板である請求項10記載のプレーナー型ガルバノミラー。 【請求項12】半導体基板のトーションパー形成部分を除いて基板の下面から上面に向けて貫通させて前記トーションパー部分で半導体基板に揺動可能に軸支される可動板を形成する工程と、可動板上面周囲に平面コイルを形成する工程と、平面コイルで囲まれた可動板中央部に反射鏡を形成する工程と、トーションパー軸方向と平行な可動板の対辺に対応する位置に磁界発生手段を固定する工程とを有するプレーナー型ガルバノミラーの製造方法。

【請求項13】半導体基板のトーションバー形成部分を除いて基板の下面から上面に向けて貫通させて前記トーションバー部分で半導体基板に揺動可能に軸支される可動板を形成する工程と、可動板の表面に磁界発生手段を形成する工程と、前記可動板中央部に反射鏡を形成する工程と、前記トーションバーの軸方向と平行な可動板の対辺側方の半導体基板部分に平面コイルを形成する工程とを有することを特徴とするプレーナー型ガルバノミラーの製造方法。

【請求項14】<u>前記可動板形成工程は、異方性エッチングを用いて基板の下面から上面に向けて質通させる請求項12又は13に記載のプレーナー型ガルバノミラーの製造方法。</u>

【請求項15】前記平面コイル形成工程は、電解めっき

により平面コイルを形成する請求項12又は13に記載 のプレーナー型ガルバノミラーの製造方法。

【請求項16】反射鏡形成工程は、アルミニウムの蒸着により反射鏡を形成する請求項12又は13に記載のプ 05 レーナー型ガルバノミラーの製造方法。

【請求項17】半導体基板の上下面に下側基板と上側基板とを固定する工程を有することを特徴とする請求項1 2又は13に記載のプレーナー型ガルバノミラーの製造 方法。

10 【請求項18】<u>前記上側及び下側基板の固定工程は、陽極接合を用いて行うことを特徴とする請求項17に記載のプレーナー型ガルバノミラーの製造方法。</u>

【発明の詳細な説明】

[0001]

15 【産業上の利用分野】本発明は、例えばレーザ光のスキャニングシステム等に適用するガルバノミラーに関し、特に、その小型化を実現したプレーナー型ガルバノミラー及びその製造方法に関する。

[0002]

て構成される。

- 20 【従来の技術】ガルバノミラーは、レーザ光を偏向走査するレーザスキャナ等に利用されるもので、その原理は、磁界中に配置した可動コイルに電流を流すと、電流と磁束とに関連して電磁力が発生して電流に比例した回転力(トルク)が生じる。このトルクとバネ力とが平衡する角度まで可動コイルが回動し、この可動コイルを介して指針を振らせて電流の有無や大小を検出するというガルバノメータの原理を利用したもので、可動コイルと一体に回転する軸に、前記指針の代わりに反射鏡を設け
- 30 【0003】そして、従来の実用的なガルバノミラーとしては、例えば、磁界中に配置する可動コイルの代わりに可動鉄片を用い、その周囲に2つの永久磁石と4つの磁極を設けた磁性体とで磁路を構成し、前記磁性体に巻回した駆動コイルに流す電流の大小及び方向によって磁 後間の磁束を変化させることにより、可動鉄片を介して反射鏡を揺動させ、レーザ光を偏光走査するようにしたものがある(例えば、共立出版株式会社「実用レーザ技術」、P210~212,1987年12月10日発行、等参照)。
- 40 [0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、半導体デバイスの高集積化に代表されるマイクロエレクトロニクスの発展に伴い、様々な機器が高機能化と共に小型化しており、前記ガルバノミラーを利用したレーザスキャニングシステム等を適用している、例えばレーザ顕微鏡等のレーザ応用機器も同様である。そして、より一層の小型化の要求がある。

【0005】しかし、従来のガルバノミラーでは、駆動コイルが機械巻き等であることから今以上に小型化する 50 ことが難しく、従って、このガルバノミラーによるレー

ザスキャニングシステムや、このシステムを用いるレー ザ応用機器のより一層の小型化は難しい。そこで、本発 明は上記の事情に鑑みなされたもので、ガルパノミラー の小型化を達成することにより、延いては、レーザスキ ャニングシステム及びこのスキャニングシステム利用の レーザ応用機器のより一層の小型化を図ることを目的と する。

[0006]

【課題を解決するための手段】このため第1の発明のプ レーナー型ガルバノミラーでは、半導体基板に、平板状 の可動板と該可動板を半導体基板に対して揺動可能に軸 支するトーションバーとを一体形成し、前記可動板の周 緑部に通電により磁界を発生する平面コイルを敷設し、 前記可動板の中央部に反射鏡を設ける一方、前記トーシ ョンバーの軸方向と平行な可動板の対辺の平面コイル部 のみに静磁界を与える磁界発生手段を備える構成とし た。具体的には、前記磁界発生手段は、前記可動板に対 して上下に配置し、且つ、位置をずらして、前記可動板 平面に沿う静磁界を発生させる構成とした。また、半導 体基板の上下面に上側基板と下側基板を設け、上側及び 下側の基板にそれぞれ前記磁界発生手段を固定する構成 とした。

【0007】また、前記可動板が、第1のトーションバ ーで半導体基板に対して軸支される枠状の外側可動板 と、前記第1のトーションバーと軸方向が直交する第2 のトーションバーで前記外側可動板の内側に軸支される 内側可動板とからなり、前記外側可動板の上面に平面コ イルを設け、前記内側可動板の上面周縁部に平面コイル を設けると共に、当該平面コイルで囲まれた内側可動板 中央部に前記反射鏡を設ける構成とよい。

【0008】 また、前記磁界発生手段は、永久磁石と <u>した。</u>また、第2の発明のプレーナー型ガルバノミラー では、半導体基板に、平板状の可動板と該可動板を半導 体基板に<u>対して揺動可能</u>に軸支するトーションバーとを 一体形成し、前記可動板<u>の表面に静磁界を発生する磁界</u> <u>発生手段</u>を設け、前<u>記可動体の中央部</u>に反射鏡を設け、 前記トーションパーの軸方向と平行な可動板の対辺側方 の半導体基板部分に、通電により磁界を発生する平面コ イルを設ける構成とした。

【0009】 この場合も、前記可動板が、第1のトー ションバーで半導体基板に対して軸支される枠状の外側 可動板と、前記第1のトーションバーと軸方向が直交す る第2のトーションバーで前記外側可動板の内側に軸支 される内側可動板とからなり、前記内側可動板の表面に <u>磁界発生手段</u>を設けると共に、当該内側可動体の中央部 に前記反射鏡を設ける構成とするとよい。

【0010】 また、磁界発生手段は、薄膜の永久磁石 とする。<u>また、半導体基板の上下面に上側基板と下側基</u> 板を設ける構成とした。また、第1及び第2の発明のガ

側基板と下側基板で可動板収納空間を閉塞し、この可動 板収納空間を真空状態とする構成とするとよい。また、 前記上側基板及び下側基板は、絶縁基板にするとよい。 第1の発明のガルバノミラーの製造方法では、半導体基 05 板のトーションパー形成部分を除いて基板の下面から上 面に向けて貫通させて前記トーションバー部分で半導体 基板に揺動可能に軸支される可動板を形成する工程と、 可動板上面周囲に平面コイルを形成する工程と、平面コ イルで囲まれた可動板中央部に反射鏡を形成する工程 10 と、トーションパー軸方向と平行な可動板の対辺に対応 する位置に磁界発生手段を固定する工程とを有すること を特徴とする。

【0011】 また、第2の発明のガルバノミラーの製 造方法では、半導体基板のトーションパー形成部分を除 15 いて基板の下面から上面に向けて貫通させて前記トーシ ョンバー部分で半導体基板に揺動可能に軸支される可動 板を形成する工程と、可動板表面に磁界発生手段を形成 する工程と、前記可動板中央部に反射鏡を形成する工程 と、前記トーションバーの軸方向と平行な可動板の対辺 20 側方の半導体基板部分に平面コイルを形成する工程とを <u>有する</u>ことを特徴とする。第1及び第2の発明のガルバ ノミラーの製造方法において、<u>前記可動板形成工程は、</u> 異方性エッチングを用いて基板の下面から上面に向けて 貫通させるようにするとよい。また、前記平面コイル形 25 成工程は、電解めっきにより平面コイルを形成するよう にするとよい。また、反射鏡形成工程は、アルミニウム <u>の蒸着により反射鏡を形成するようにするとよい。ま</u> た、半導体基板の上下面に下側基板と上側基板とを固定 する工程を有する。この上側及び下側基板の固定工程 30 は、陽極接合を用いて行うとよい。

[0012]

【作用】かかる構成によれば、半導体素子製造プロセス を利用して半導体基板にミラー可動部を形成したので、 ガルバノミラーが従来のものに比べて極めて小型化で 35 き、延いてはレーザ光を偏光走査するレーザスキャニン グシステムの小型化を達成できるようになる。また、ト <u>ーションバーの軸方向と平行な可動板の対辺の平面コイ</u> ル部のみに静磁界を作用させることで、効率良く磁気力 を発生できる。

【0013】また、可動板を、互いに直交するトーショ ンバーで軸支する構成とすれば、レーザ光の偏光走査を 2次元で行うことができる。 更に、可動板の収納空間を 真空封止するようにすれば、可動板の揺動抵抗をなくす ことができるようになり、可動板の追従性を髙めること 45 ができる。

[0014]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明 する。図1及び図2に第1の発明に係るガルバノミラー の第1実施例である1軸の場合の構成を示す。図1及び ルバノミラーにおいて、半導体基板の上下面に<u>設けた</u>上 50 図2において、ガルバノミラー1は、半導体基板である

シリコン基板2の上下面に、それぞれ例えばホウケイ酸 ガラス等からなる上側及び下側絶縁基板としての上側及 び下側ガラス基板3.4を陽極接合した3層構造となっ ている。そして、前記上側ガラス基板3は、後述する可 動板 5 上方部分を開放するようシリコン基板 2 の図 1 の 左右端に積層されている。

【0015】前記シリコン基板2には、平板状の可動板 5と、この可動板5の中心位置でシリコン基板2に対し て基板上下方向に揺動可能に可動板5を軸支するトーシ ョンバー6,6とが異方性エッチングによって一体形成 されている。従って、可動板5及びトーションバー6も シリコン基板と同一材料からなっている。前記可動板5 の上面周縁部には、通電により磁界を発生する銅薄膜か らなる平面コイル7が絶縁被膜で覆われて設けられてい る。ここで、コイルは抵抗分によってジュール熱損失が あり抵抗の大きな薄膜コイルを髙密度に実装すると発熱 により駆動力が制限されることから、本実施例では、従 *来公知の電解めっきによる電鋳コイル法によって前記平 面コイル7を形成してある。電鋳コイル法は、基板上に スパッタで薄いニッケル層を形成し、このニッケル層の 上に銅電解めっきを行って銅層を形成し、コイルに相当 する部分を除いて銅層及びニッケル層を除去すること で、銅層とニッケル層からなる薄膜の平面コイルを形成 するもので、薄膜コイルを低抵抗で高密度に実装できる 特徴があり、マイクロ磁気デバイスの小型化・薄型化に 有効である。また、可動板5の平面コイル7で囲まれる 上面中央部には、反射鏡としての全反射ミラー8がアル ミニウム蒸着により形成されている。更に、シリコン基 板2のトーションパー6,6の側方上面には、平面コイ ル7とトーションバー6, 6の部分を介して電気的に接 続する一対の電極端子9,9が設けられており、この電 極端子9、9は、シリコン基板2上に電鋳コイル法によ り平面コイル7と同時形成される。

【0016】 上側及び下側ガラス基板3,4の図中左

ここで、Mx は捩りモーメント、Gは横弾性係数、Ip は極断面二次モーメントである。また、L、l₁、r

は、それぞれ、トーションバーの中心軸から力点までの 距離、トーションバーの長さ、トーションバーの半径で あり、図3に示してある。

【0020】そして、前記磁気力Fとばね反力F′が釣 り合う位置まで可動板5が回動する。従って、(3)式 のF'に(2)式のFを代入することにより、可動板5の変位角φは平面コイル7に流れる電流iに比例するこ とが判る。従って、平面コイルフに流す電流を制御する ことにより、可動板5の変位角 φを制御することができ るので、例えば、トーションバー6、6の軸に対して垂 直な面内において全反射ミラー8に入射するレーザ光の 反射方向を自由に制御でき、全反射ミラー8の変位角を 連続的に反復動作させれば、レーザ光のスキャニングが 50

右側には、前記トーションバー6, 6の軸方向と平行な 可動板5の対辺の平面コイル7部分に磁界を作用させる 互いに対をなす円形状の永久磁石10A, 10Bと11 A, 11Bが設けられている。互いに対をなす一方の各 05 3個づつの永久磁石10A, 10Bは、図2に示すよう に、下側がN極、上側がS極となるよう設けられ、互い に対をなす他方の各3個づつの永久磁石11A, 11B は、図2に示すように、下側が5極、上側がN極となる よう設けられている。

10 【0017】次に動作を説明する。例えば、図3に示す ように、一方の電極端子9を+極、他方の電極端子9を 一極として平面コイル7に電流を流す。可動板5の両側 では、永久磁石10Aと10B、11Aと11Bによっ て、図2の矢印で示すように上下の磁石間で可動板5の 15 平面に沿って平面コイル7を横切るような方向に磁界が 形成されており、この磁界中の平面コイル 7 に電流が流 れると、平面コイル7の電流密度と磁束密度に応じて平 面コイル7、言い換えれば可動板5の両端に、電流・磁 東密度・力のフレミングの左手の法則に従った方向(図 20 3に示す)に磁気力Fが作用し、この力はローレンツカ から求められる。

【0018】この磁気力Fは、平面コイル7に流れる電 流密度をi、永久磁石10A, 10Bと11A, 11B による磁束密度をBとすると、下記の(1)式で求めら 25 れる。

• • • (1) $F = i \times B$

実際には、平面コイル7の巻数nと、磁気力Fが働くコ イル長w(図3中に示す)により異なり、下記の(2) 式のようになる。

30 $[0019] F = nw (i \times B)$ (2) 一方、可動板5が回動することによりトーションバー 6, 6が捩じられ、これによって発生するトーションパ -6, 6のばね反力F'と可動板5の変位角φの関係 は、下記の(3)式のようになる。

 $\phi = (Mx / G Ip) = (F' L/8.5 \times 10^9 r^4) \times 1, \cdots (3)$

できる。

【0021】 次に、永久磁石による磁束密度分布の計 算結果について説明する。図4は、本実施例に使用した 円柱状の永久磁石の磁束密度分布計算モデルを示し、永 40 久磁石のN極とS極それぞれの表面を微小領域dyに分割 し、求める点の磁束を計算した。N極表面で形成される 磁束密度をBn、S極表面で形成される磁束密度をBs 【0022】とすると、これらは円柱状の永久磁石によ る磁束密度分布の計算式から [数1]

45 【0023】、[数2]の各(4)、(5)式によって 求めることができ、任意の点における磁束密度Bは、B n とBs を合成したものになり、(6) 式で示される。

[0024]

【数1】

$$B_{0} = \frac{Br}{2\pi} \int_{-4/2}^{4/2} \frac{z [(d/2)^{2} - y^{2}]^{1/2} dy}{[(y-y_{0})^{2} + z^{2}][(d/2)^{2} + z^{2} + y_{0}^{2} - 2y_{0}y]^{1/2}} \cdot \cdot \cdot (4)$$

Bs =
$$\frac{Br}{2\pi} \int_{-4/2}^{4/2} \frac{(z+1)[(d/2)^2 - y^2]^{1/2} dy}{[(y-y_0)^2 + (z+1)^2][(d/2)^2 + (z+1)^2 + y_0^2 - 2y_0y]^{1/2}} \cdot \cdot \cdot (5)$$

[0026]B = Bn + Bs

【0027】ここで、[数1]、[数2]の各式におい て、Br は永久磁石の残留磁束密度、x、y、zは永久 磁石の周りの空間の任意の点を表す座標、1は永久磁石 のN極面とS極面との距離、dは各極面の半径である。 例えば、半径1mm, 高さ1mm, 残留磁束密度0.85T のSm-Co永久磁石DIANET DM-18 (商品 名、セイコー電子部品製)を用いて、図5に示すように 配置した永久磁石の表面に垂直な面aの磁束密度分布を 計算した結果を図6に示す。

【0028】図5のように配置した場合には、磁石間の 空間は、略0.3 T以上の磁束密度となっている。次に、 可動板5の変位量の計算結果について説明する。 可動板 5に形成する平面コイル7の幅を100μm、巻数を1 4、可動板5の厚さを20μmとし、トーションバー6 の半径を25 µm, 長さを1 mm、可動板5の幅を4 m m、長さを5mmとして、(2)式と(3)式から求め た。尚、磁束密度は、前述の磁束密度分布計算で得られ た0.3 Tを使用した。

【0029】その結果、図7の(A)及び(B)図から 電流1.5 mAで2度の変位角が得られることがわかる。 尚、(C)は電流と発生する熱量Qとの関係を示すもの で、この時の単位面積当たりの発生熱量は13μワット /cm²となった。次に、発熱量と放熱の関係について説 明する。発熱量はコイルの抵抗で発生するジュール熱で あり、従って、単位時間当たりに発生する熱量Qは下記 の(7)式によって表される。

[0030]
$$Q = i^2 R \cdot \cdot \cdot (7)$$

ここで、iはコイルに流れる電流、Rはコイルの抵抗で ある。 発熱量対流による放熱量Qc は下記の(8)式で 表される。

$$Qc = h S \Delta T \cdot \cdot \cdot (8)$$

ここで、h は熱伝達係数(空気は5×10⁻³~5×10

$$\Delta Y = (1/2) (4 l_1^3 f / E b t^3) \cdots$$

の重さ f は下記の (12) 式で表される。

$$f = W L$$
, $t \rho g \cdot \cdot \cdot$ (12)

ここで、ρは可動板の体積密度、gは重力加速度であ

【0036】また、可動板の撓み盘△Xは、同じく片持 50 さWと見做して求める。

⁻² 〔ワット/cm² ℃〕)、Sは素子の表面積、Δ Tは素 子表面と空気との温度差である。

【0031】発熱部となる可動板の面積を20mm ² (4×5) とすると、(8) 式は、

- 15 Qc =1.0 Δ T (m \mathcal{D} \mathcal{P}) • • • (8) ′ となり、数十μワット/cm² 程度の発熱量ならば案子の 温度上昇の問題は無視できることがわかる。尚、参考ま で、輻射による放熱量Qr は下記の (9) 式で表され
- 20 [0032] $Qr = \epsilon S \sigma T^4 \cdot \cdot \cdot$ (9) ここで、 ϵ は輻射率(黒体は $\epsilon = 1 \underline{c}$ 一般に $\epsilon <$ 1)、Sは素子の表面積、σはステファンボルツマン定 数 (π²k⁴/60h³c²)、Tは素子の表面温度である。ま た、トーションバーからの伝導による放熱量Qa は下記 25 の(10) 式で表される。

[0033]

 $Qa = 2 \lambda (S/I_1) \Delta T \cdots (10)$ ここで、 λ は熱伝導率 (シリコンは84 ワット/m K)、Sはトーションバーの断面積、1,はトーション

30 バーの長さ、ATはトーションバーの両端の温度差であ る。トーションバーの半径を25μm、長さを1mmと すると(10)式は、

Qa =
$$0.1 \Delta T (m \nabla y + / C) \cdots$$
 (10)

- 35 【0034】次にトーションバーの可動板自重による機 みと、電磁力による可動板の撓みについて説明する。図 8にこれらの計算モデルを示す。 トーションバーの長さ を 1, 、トーションバーの幅を b、可動板の重さを f、 可動板の厚さをt、可動板の幅をW、可動板の長さをL
- 40 」とすると、トーションバーの撓み量 A Y は、片持ち梁 の撓み量の計算方法を用いて、下記の(11)式のように なる。

[0035]

$$t^3$$
) · · · (11)

- ここで、Eはシリコンのヤング率である。また、可動板 45 ち梁の撓み量の計算方法を用いて、下記の (13) 式のよ うになる。
 - $\Delta X = 4 (L_1/2)^3 F / EW t^3 \cdot \cdot \cdot$

ここで、Fは可動板の端に作用する磁気力である。そし て、前記磁気力Fは(2)式のコイル長wを可動板の長

【0037】これら、トーションバーの撓み母と可動板の撓み母の計算結果を[表1]に示す。尚、可動板の撓み母は、磁気力Fを30μNとして計算したものである。

[0038]

【表1】

トーションバーと可動板の投み量の計算結果

W	6 mm	6 mm	6 mm
L,	13mm	13mm	13mm
t	50 µ m	50 μ m	100 μ m
b	50 µ m	50 µ m	50 μ m
1 ,	0.5mm	1.0mm	1.0mm
f	89 µ N	89 µ N	178 µ N
ΔΥ	0. 022 μ m	0. 178 µ m	0. 356 μ m
ΔΧ	0. 125 μ m	0. 125 μ m	0.016 µ m

【0039】上記の [表 1] から明らかなように、幅 50μ m、長さ 1.0μ mのトーションバーの場合、幅 6μ m、長さ 1.0μ mのアウランバーの場合、幅 6μ m、長さ 1.0μ mであり、可動板の厚さを倍の 1.00μ mとしても、撓み量 0.356μ mである。また、幅 0.356μ mの可動板の場合、磁気力による撓み量 0.356μ mの可動板の場合、磁気力による撓み量 0.125μ mであり、可動板両端の変位量を 0.0μ m程度とすれば、本実施例のガルバノミラーの特性には何ら影響はない。

【0040】以上説明したように、本実施例のガルバノミラーでは、コイルの発熱による影響も無視でき、また、可動板5の揺動特性も何ら問題はなく、従来と同様の機能を発揮することができる。そして、半導体素子の製造プロセスを利用することによって、超小型で薄型のガルバノミラーとすることができる。このため、ガルバノミラーによるレーザ光のスキャニングシステムの小型化を図ることができ、延いては、このスキャニングシステムを利用するレーザ応用機器の小型化が図れる。また、半導体素子の製造プロセスで製造することで、大量生産が可能となる。

【0041】次に上記第1実施例のガルバノミラーの製造工程を、図9~図11を参照しながら説明する。厚さ $300~\mu$ mのシリコン基板101 の上下面を熱酸化して酸化膜 ($1~\mu$ m) 102を形成する (a 工程)。次に、裏面側にホトリソグラフにより貫通穴のパターンを形成し、貫通穴部分の酸化膜をエッチング除去し(b 工程)、更に、可動板形成部の酸化膜を厚さ $0.5~\mu$ mまで除去する(工程 c)。

【0042】次に、表面側にワックス層103 を設けた後、貫通穴部分に異方性エッチングを100 μm行う(工程d)。 裏面側の可動板部分の薄い酸化膜を除去し(工程e)、貫通穴と可動板部分に異方性エッチングを100

μm行う(工程f)。表面側のワックス層103 を除去 し、表面側の酸化膜102 上に、従来公知の電鋳コイル法 によって平面コイル、電極端子部 (図示せず) を形成 し、また、アルミニウムの蒸着によって全反射ミラーを 05 形成する(工程g)。電鋳コイル法は、シリコン基板10 1 の表面側にニッケルのスパッタを行ってニッケル層を 形成し、銅電解めっきを行って銅層を形成する。次にポ ジ型のレジストで平面コイル及び電極端子に相当する部 分をマスクし、銅エッチング、ニッケルエッチングを順 10 次行い、エッチング後、レジストを除去し、更に、銅電 解めっきを行ってニッケル層の全周を銅で覆い平面コイ ル及び電極端子に相当する銅層を形成する。次に、銅層 を除いた部分にネガ型のメッキレジストを塗布した後、 銅電解めっきを行って銅層を厚くして、平面コイル及び 15 電極端子を形成する。そして、平面コイル部分を例えば 感光性ポリイミド等の絶縁層で覆う。平面コイルを2層 にする場合は、再度ニッケルのスパッタ工程から絶縁層 形成までの工程を繰り返し行えばよい。

【0043】次に、表面側にワックス層103 / を設けた 20 後、貫通穴及び可動板部分に異方性エッチングを100 μ m行い、貫通穴部分を貫通させ、可動板部分を除いてワックス層103 / を除去する。この際に、上下の酸化膜10 2 も除去する。これにより、可動板5とトーションバー (図示せず) が形成され、図1のシリコン基板2が形成 される(工程h, i)。

【0044】次に、可動板部分のワックス層を除去した後、シリコン基板2の上下面に上側ガラス基板3と下側ガラス基板4をそれぞれ陽極接合によって結合する(工程j,k)。次に、上下のガラス基板3,4の所定位置30に永久磁石10A,10Bと11A,11Bを取付ける(工程1)。

【0045】次に、第1の発明の第2実施例である2軸 のガルバノミラーの構成例を図12~図14に示し説明 する。尚、第1実施例と同一要素には同一符号を付して 35 説明を省略する。図において、本実施例のガルバノミラ -21は、シリコン基板2の可動板5が外側可動板5A と、この外側可動板 5 Aの内側に軸支される平板状の内 側可動板5Bとで構成されている。外側可動板5Aは、 . 枠状に形成され、第1のトーションパー6A, 6Aによ 40 ってシリコン基板2に軸支されている。その上面には、 シリコン基板2上面に形成した一対の外側電極端子9 A, 9A に第1のトーションバー6A, 6Aの一方の 部分を介して電気的に接続する平面コイル7A(図では 模式的に1本線で示す) が絶縁層で被覆されて設けられ 45 ている。また、内側可動板5Bは、前記第1のトーショ ンバー6A、6Aと軸方向が直交する第2のトーション バー6B, 6Bで外側可動板5Aの内側に軸支されてい る。その上面には、シリコン基板2に形成された内側電 極端子9B、9Bに、第2のトーションバー6Bの一方 50 から外側可動板5A部分を通り、第1のトーションパー 6 Aの他方側を介して電気的に接続する平面コイル7 B (図では模式的に1本線で示す) が絶縁層で被覆されて 設けられている。また、平面コイル7 Bで囲まれた内側 可動板5 Bの中央部には、全反射ミラー8 が形成されている。

【0046】 そして、シリコン基板2の上下面には、図13及び図14に示すように、それぞれ例えばホウケイ酸ガラス等からなる上側及び下側ガラス基板3,4が陽極接合されている。尚、本実施例の上側ガラス基板3は、平板部の中央に角状の開口部3aを有し、全反射ミラー8上方の部分が開放された形状である。下側ガラス基板4は、第1実施例と平板状である。また、シリコン基板2に関しては、両可動板5A,5Bの揺動空間を確保するために3層として、中間層のシリコン基板に、可動部を形成する構成としている。

【0047】上側及び下側ガラス基板3,4には、2個づつ対となったそれぞれ8個づつ円柱状の永久磁石10A~13Aと10B~13Bが図示のように配置されている。上側ガラス基板3の互いに向かい合う永久磁石10A,11Aは、下側ガラス基板4の永久磁石10B,11Bとで外側可動板駆動用の磁界を発生させるものである。また、上側ガラス基板3の互いに向かい合う永久磁石12Aと13Aは、下側ガラス基板4の永久磁石12B,13Bとで内側可動板駆動用の磁界を発生させるものである。

【0048】かかる構成によれば、外側可動板5Aの平面コイル7Aのみに電流を流せば、第1のトーションバー6A,6Aを支点として外側可動板5Aが電流方向に応じて回動し、この際に内側可動板5Bも外側可動板5Aと一体に回動する。この場合、全反射ミラー8は、第1実施例と同様の動きとなる。一方、平面コイル7Aに電流を流すと共に、内側可動板5Bの平面コイル7Bにも電流を流せば、外側可動板5Bの平面コイル7Bにも電流を流せば、外側可動板5Aの回動方向と直角方向に、内側可動板5Bが第2のトーションバー6B,6Bを支点として回動する。この場合には、全反射ミラー8でレーザ光を偏光走査すると2次元的な走査が行え、レーザ光のスキャニングの自由度が第1実施例の1軸の場合に比べて増大するという効果を有する。

【0049】次に、上記第2実施例のガルバノミラーの 製造工程を図15~図18を参照して説明する。厚さ20 0 μ mのシリコン基板201の上下面を熱酸化して酸化膜 ($0.5~\mu$ m) 202を形成し、表面側にホトリングラフに より貫通穴のパターンを形成し、貫通穴部分の酸化膜を エッチング除去する。(a工程)。

【0050】次に、表面を熱酸化して貫通穴部分に薄い酸化膜 (0.1 µm) 202 ½を形成し、裏面側に、表面側と対応する位置にホトリソグラフにより貫通穴のパターンを形成する (b 工程)。次に、裏面側の貫通穴部分に異方性エッチングを170 µm行う (工程c)。次に、表面側にニッケルのスパッタを行ってニッケル層を形成

し、次いで銅のスパッタを行い銅層を形成し、ポジ型のレジストで内側可動板の平面コイルと外側可動板の平面コイルとを互いに接触させずに交差させて電極端子に接続させるための交差部に相当する部分及び可動板5の側05 方のシリコン基板上の電極端子に相当する部分をマスクし、銅エッチング、ニッケルエッチングを順次行う。これにより、シリコン基板表面にニッケル層と銅層からなる前記交差部203 及び電極端子部204 を形成する(工程d)。

10 【0051】 次に、交差部203 の両端部及び電極端子部204 の部分を除いてマスクし、感光性ポリイミド等の 絶縁層205 を形成する(工程 e)。次に、電鋳コイル法 によって外側可動板と内側可動板の平面コイルを形成する。即ち、絶縁層205 上にニッケルのスパッタを行って 3 ニッケル層を形成し、銅電解めっきを行って 銅層を形成する。次にポジ型のレジストで平面コイル、電極端子やコイルと端子間の接続部分に相当する部分をマスクし、 銅エッチング、ニッケルエッチングを順次行い、エッチング後、レジストを除去し、更に、 銅電解めっきを行って でニッケル層の全周を銅で覆い外側と内側の各平面コイルに相当する銅層206, 207 を形成する。この工程によって、平面コイル部分の形成と共に工程 d で形成した電 極端子部204 及び交差部203 を厚くする(工程 f)。

【0052】次に、工程eと同様にして絶縁層205を形25 成する(工程g)。尚、本実施例では、各平面コイルを2層に形成するため、工程gの絶縁層形成時には、内外両方の上下のコイルを接続するターミナル部分208,209をマスクして絶縁層が形成されないようにしている。次に、工程fと同様にして上層側の平面コイルに相当する銅層210,211を形成し、更に、絶縁層205を形成する。これにより、絶縁層によって絶縁被覆された平面コイル7A,7Bが形成される(工程h,i)。

【0053】 次に、SiO₂をスパッタして酸化膜を 形成し、裏面側から異方性エッチングを行って、シリコ 35 ン基板201 を貫通させる。これにより、各トーションパ 一部分と内外可動板部分が形成される(工程j, k)。 次に、表面側のSiO₂をエッチングして除去した後、 全反射ミラー部分を除いてマスクし、アルミニウムの蒸 着によって全反射ミラー8を形成する(工程1)。

40 【0054】その後は、第1実施例と同様にして、3層にしたシリコン基板の上下面に上側ガラス基板と下側ガラス基板をそれぞれ腸極接合によって結合し、更に、上下のガラス基板の所定位置に各永久磁石を取付ければよい。次に、ガルバノミラーの第3実施例を図19に示し45 説明する。このガルバノミラーも2軸としたものであ

5 説明する。このガルパノミラーも2軸としたものである。尚、図12に示す実施例と同一要素には同一符号を付して説明を省略する。

【0055】図において、本実施例のガルバノミラー3 1では、シリコン基板2は1層構造としている。また、

50 シリコン基板 2 に形成する可動板 5 等の可動部分の構成

は図12と同様であり、説明を省略する。そして、本実施例では、シリコン基板2の上下に陽極接合する上側ガラス基板3及び下側ガラス基板4を、図19に示すように、それぞれ中央部に例えば超音波加工によって形成した溝3A、4Aを設けた構造とし、図中矢印で示すように、シリコン基板2の上下面に対して陽極接合によって結合する。シリコン基板2に陽極接合する場合、上側ガラス基板3では、溝3Aを下側にしてシリコン基板2側に位置するようにして接合し、下側ガラス基板4では、溝4Aを上側にして同じくシリコン基板2側に位置するようにして接合し、これにより、可動板5の揺動空間を密閉する構成としている。

【0056】かかる構成によれば、上下のガラス基板3,4をシリコン基板2に陽極接合した状態では、可動板5の上下方向に、構3A,4Aの深さ分の空間がで 15き、シリコン基板2を3層構造としなくとも可動板5の揺動空間を確保できるようになる。更に、この実施例では、可動板5の揺動空間が、上下のガラス基板3,4とシリコン基板2とによって密閉されており、この密閉空間を真空状態とする。これにより、可動板5の回動動作 20に対する空気抵抗がなくなり、可動板5の応答性が向上する。

【0057】尚、図1及び図2に示す1軸のガルバノミラーに関しても、上記第3実施例と同様の上側ガラス基板を用いて、可動板の揺動空間を密閉にして真空状態とするように構成してもよいことは言うまでもない。次に、図20に第2の発明に係るガルバノミラーの実施例を示し説明する。尚、上記の各実施例と同一要素には同一符号を付して説明を省略する。

【0058】図20において、本実施例のガルバノミラー41では、シリコン基板2の内側可動板5Bに、全反射ミラー8を囲むようにして、枠状に薄膜の永久磁石42を形成してある。一方、可動板5の側方周囲のシリコン基板2上面には、外側可動板5Aを駆動するための平面コイル7A、7Aと、内側可動板5Bを駆動するための平面コイル7B、7Bが相対する位置に形成されている。また、シリコン基板2の上下面に陽極接合する上側及び下側ガラス基板3、4は、図19に示す実施例のものと同様で、それぞれ、可動板5の揺動空間を確保するための構3A、4Aを設けた構造である。

【0059】以上のように、薄膜の永久磁石42を可動板側に設け、平面コイル7A、7Bをシリコン基板2側に設ける構成としても、前述の各実施例と同様の作用効果を奏することができる。更に、第1の発明に係る実施例と違って可動板にコイルを設けていないので、発熱に関する問題は生じない。また、薄膜の磁石を用いているので、可動板の動作が鈍くなると言うことはなく、可動板だけの封止も可能である。また、この場合には、永久磁石を半導体素子製造技術で一体化して形成するようにしたので、より一層小型化できると共に、永久磁石の設

置工程が容易となり、ガルバノミラーの製造が容易となる等の利点がある。

[0060]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、シリコン基板に、可動板、この可動板を揺動可能に軸支するトーションパー、平面コイル及び反射鏡を形成し、磁界発生手段からの静磁界をトーションバーの軸方向と平行な可動板の対辺の平面コイル部のみに作用させる構成としたので、ガルバノミラーを半導体素子の製造技術を10 用いて形成でき、従来に比べてガルバノミラーを極めて薄型化及び小型化することができる。従って、ガルバノミラーを用いた光のスキャニングシステムの小型化を図ることができ、延いては、レーザ光応用機器の小型化を達成できる。また、静磁界を効率良く作用させることができる。

【0061】また、可動板の揺動空間を密閉空間として 真空封止する構成とすれば、空気抵抗をなくすことがで き、可動板の応答性を向上できる。

【図面の簡単な説明】

20 【図1】第1の本発明に係るガルバノミラーの第1実施 例を示す構成図

【図2】図1のA-A線矢視断面図

【図3】同上第1実施例のガルバノミラーの動作原理を 説明する図

25 【図4】同上第1実施例の永久磁石による磁束密度分布 の計算モデル図

【図5】計算した磁束密度分布位置を示す図

【図6】図5に示す位置の磁束密度分布の計算結果を示す図

30 【図7】可動板の変位量と電流量との計算結果を示すグラフ

【図8】トーションバー及び可動板の撓み量の計算モデ ル図

【図9】同上第1実施例の製造工程の説明図

35 【図10】図9に続く製造工程の説明図

【図11】図10に続く製造工程の説明図

【図12】第1<u>の</u>発明に係るガルバノミラーの第2実施 例の構成を示す平面図

【図13】図12のB-B線矢視断面図

40 【図14】図12のC-C線矢視断面図

【図15】同上第2実施例の製造工程の説明図

【図16】図15に続く製造工程の説明図

【図17】図16に続く製造工程の説明図

【図18】図17に続く製造工程の説明図

45 【図19】第1の発明に係るガルバノミラーの第3実施 例の構成を示す斜視図

【図20】第2の発明に係るガルバノミラーの実施例の 構成を示す斜視図

【符号の説明】

50 1, 21, 31, 41 ガルバノミラー

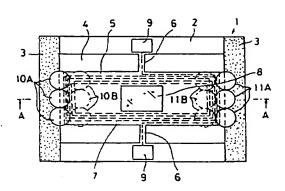
特許2722314

- 2 シリコン基板
- 3 上側ガラス基板
- 4 下側ガラス基板
- 5 可動板

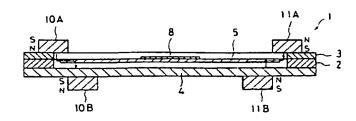
- 6 トーションバー
- 7 平面コイル
- 8 全反射ミラー

10A~13A, 10B~13B, 31 永久磁石

【図1】

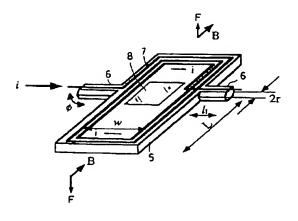


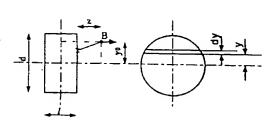
【図2】



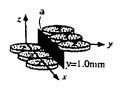
[図4]

【図3】





【図5】



【図6】

